

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2018-074

北京君正集成电路股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟通过发行股份及/或支付现金方式购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）99.9993%的财产份额、购买北京华创芯原科技有限公司 100%的股权、购买烟台民和志威投资中心（有限合伙）99.90%的财产份额、购买 Worldwide Memory Co., Limited 100%的股权、购买 Asia-Pacific Memory Co., Limited 100%的股权和购买厦门芯华企业管理合伙企业（有限合伙）100%的财产份额；北京君正同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

公司于 2018 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

鉴于本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月九日